

⑫ 公開特許公報(A) 昭60-177851

⑪ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和60年(1985)9月11日

B 24 B 5/307

7908-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 センターレス研摩機の支持刃

⑮ 特 願 昭59-33869

⑯ 出 願 昭59(1984)2月23日

⑰ 発 明 者 本 藤 昌 雄 須坂市常盤町726の6

⑱ 発 明 者 小 山 賢 一 長野県上高井郡高山村大字高井3305番地10号

⑲ 出 願 人 株 式 会 社 ア キ タ 長野県上高井郡高山村大字中山字松原981番地

明 細 書

1. 発明の名称 センターレス研摩機の支持刃

2. 特許請求の範囲

センターレス研摩機の支持刃先端部当面に、図1～2に示す様な形状、配置で形成された1個(3)に、同図に示す様な配置でセラミック製チップ(2)が嵌着され、かつ溝と該チップの接触面の少なくとも底部接触面が、厚さ0.3mm以下のゴム質弾性膜(4)を介して互に接合接合された構造から成ることを特徴とするセンターレス研摩機の支持刃。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、センターレス研摩機の支持刃の構造に関するものである。

従来のセンターレスの支持刃は研摩されるものの当面に超硬合金製のチップが使用されている。超硬合金は、金属材料としては最も耐摩性に優れているが、この様な用途に対しては必ずしも満足すべきものではない。耐摩性に関しては問題が残っている。尚一層の耐摩性が望まれているのが現状である。

この様な目的に対しては、セラミック材料が最も好ましいが、これには次の様な問題点がある。

即ち、支持刃本体との接合が困難であり、単なる接着では剥離する。このために、超硬合金を単にセラミックに置き替えることは困難である。

本発明は、この様な現況に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解決すると共に更に研摩精度の著しく向上した新規な構造を提供せんとするものである。

本発明の特徴は、セラミックチップと本体金属を、直接接着剤で接合することは避け、間にゴム質の弾性膜(0.3mm以下、最も好ましくは0.15mm以下の膜厚の)をそう入して、接合し、両者の線膨張係数の差異に伴う境界部の歪の吸収を計つたことである。また使用中の衝撃もこの弾性膜に吸収させ、耐振性をもたせ耐剥離性の向上を計つたことである。

また、ゴム膜の厚さが0.3mm以下になると、更に予期せぬ効果として、接合部の寸法変化もなくなり、研摩精度も、従来品の2倍以上に向上するという新しい知見が得られ、この様なことを背景

にして本発明になされたものである。

本発明は、以上の様な特徴を有し、その要旨とする所は、センターレス研摩機の支持刃先端部当面に、図1～2に示す様な形状、配置で形成されたL型溝(3)に、同図に示す様な配置でセラミック製チップ(2)が嵌着され、かつ溝と該チップの接触面の少なくとも底部接触面が、厚さ0.3mm以下のゴム質弾性膜(4)を介して互に接合接合された構造から成ることを特徴とするセンターレス研摩機の支持刃である。

次に本発明を図面によつて説明する。

図1～2は本発明の断面構造の説明図である。

(1)は支持刃本体、(2)はセラミックチップである。

本体(1)の先端部には、図に示す様な形状、配置でL型溝(3)が形成されており、チップ(2)はこの中に嵌着されている。

(4)はゴム質の弾性膜であり、図1は、チップとL型溝の接触面全面が、図2は、底部の接触面のみが、この薄膜を介して接合されたものである。いずれの場合でも、チップは本体とは少くとも

底部接触面で接合されており、これによつて本来の目的は十分に達成される。もつとも機械的強度等を加味して判断すれば、図1の場合の様に全面が、この薄膜を介して接合されている方が好ましい。

支持刃本体とセラミックチップは温度の昇降温によつて膨張、収縮し、境界部には膨張係数の差異による歪が発生するが、これは中間のゴム弾性膜に吸収され、剥離の様な事故は起こらない。またゴム膜は実質的には0.3mm以下(好ましくは0.15mm以下)の極薄状態になつているために、外からの力に対しても、支持刃本体部と一体的に挙動することができる。ゴム膜の存在にもかかわらず、あたかも介在しない時の様に一体的に挙動できる。従つて、接合部の寸法変化がなくなり、高精度な寸法精度が得られる様になる。

また被研摩物の研摩精度も、ゴム膜の存在にもかかわらず、何ら損われることなく、逆に通常の超硬合金をロー付した構造のものに比較して、加工精度が2倍以上に向上するという効果が生じてくる。

つまり上記厚さ(0.3mm以下)のゴム膜を中間にはさんで接合することによつて加工精度が2倍以上向上する様になる。図みに1例をあげると、超硬ロー付タイプでは真円度0.4μ、本発明では0.2μ、面粗さでは従来品は0.6μ、本発明では0.45μになつている。

尚図1、2でそれぞれセラミックチップの形状を変えているが、これは単に通常使用されるチップの図像を例示したにすぎないものであり、形状と接合構造との間に何ら特別な関係がある状ではない。

図1のチップは微小物用の薄厚チップである。

本発明に使用するセラミックチップの材質には何ら制限はなく、一般的には、アルミナ等の酸化物やその他炭化物、窒化物等々使用できる。

ゴム膜と母材およびセラミック板を高度に密着させるために、接合部に圧力をかけて、ゴム膜に弾性流動を生じさせて密着を行う。この様にする、完全な接合がなされると共に、接合後ゴム膜には、弾性流動が残存する状態になつているので膜の相対的強度が向上する。

ゴム膜の厚さは、弾性流動を利用する方式を採用すれば、実質的には0.3mm以上の厚さのものを利用できる。これは、加圧による弾性流動で実質的に0.3mm以下(最も好ましくは0.15mm以下)になるものであれば本発明の効果が表れるからである。厚さの下限には何ら制約はないが、厳密に言えば、少くともゴム質弾性体としての性質が発揮される厚さの範囲であれば何ら制約はない。

本発明は以上詳記した様に、剥離を起こさせることなく、セラミックの耐摩性を最大限に發揮できる新しい構造の支持刃であり、コスト的にも従来品以下という実用的な特徴も有するものである。

4. 図面の簡単な説明

図1～2は、本発明の断面構造の説明図であり(1)は支持刃本体、(2)はセラミックチップ、(3)はL型溝、(4)はゴム弾性膜である。

特許出願人 株式会社 アキタ
代表者 久保好政

図 1

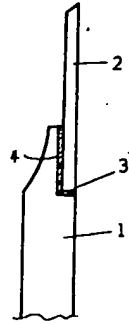
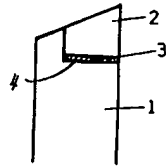


図 2



PAT-NO: JP360177851A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60177851 A

TITLE: SUPPORTING BLADE OF CENTERLESS GRINDER

PUBN-DATE: September 11, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HONDO, MASAO

KOYAMA, KENICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

KK AKITA

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP59033869

APPL-DATE: February 23, 1984

INT-CL (IPC): B24B005/307

US-CL-CURRENT: 451/242

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve antiexfoliation performance by forming an L-shaped groove onto the contact surface at the top edge part of the supporting blade of a centerless grinder and attaching a ceramic tip by the adhesion through a rubber elastic film having a specific thickness or less, thus providing vibrationproofness for the supporting blade.

CONSTITUTION: A ceramic tip 2 is fitted into an L-shaped groove 3 formed onto the contact surface at the top edge part of the supporting blade of a centerless grinder, and at least the bottom contact surfaces of the contact surfaces between the groove 3 and the tip 2 are attached each other

by the
adhesion through a rubber elastic film 4 having a thickness of 0.3mm
or less.
Though the supporting blade body 1 and the ceramic tip 2 expand and
contract
according to the rise and lowering of temperature, and a strain due
to the
difference of the thermal expansion coefficient generates in the
boundary part
this strain can be absorbed by the intermediate rubber elastic film,
and the
defects such as exfoliation is not generated. Further, since the
rubber film
is exceedingly thin in 0.3mm or less, the rubber film can act
integrally with
the supporting blade body part against an external force.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio